Микро D-SUB разъём, шаг 1,27 мм, пайка на кабель в корпусе

SCSDS

АНАЛОГ:

MD-xxM, MD-xxF

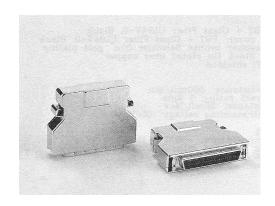
Контакты: фосф. бронза, золото **Обработка контактов:** золото, никель

Предельный ток: 1 А

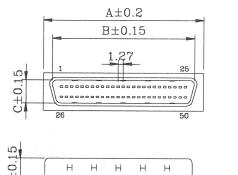
Сопротивление контактов: 35m МОм макс Сопротивление изоляции: 500 МОм мин Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

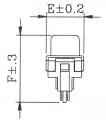
Рабочая температура: -55°C -+105°C



POSITION	Α	В	С	D	E	F
26P	24.00	19.65	5.75	5.00	9.30	16.40
50P	39.30	34.85	5.70	5.00	9.30	16.40



וט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט



МАРКИРОВКА:

SCSD S - 26 P M 1 B A 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Серия: SCSD

2. Версия: S: Пайка на кабель

3. Кол-во контактов: 26 504. Тип: Р: вилка

5. Корпус: М: металлический Р: пластиковый

6. Способ крепления : 1: с защелкой 2: винт #2-56 3: винт #4-40 **7. Диаметр кабельного ввода:** A: 7,5 мм (26) B: 9,0 мм (26,50) C: 11,0 мм (50)

7. Покрытие контактов: S:выборочное золочение G: сплошное золочение A: 5 мкм золота;

В: 10 мкм золота; С: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота